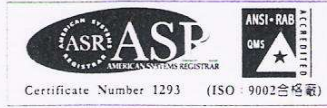




臺灣固品企業有限公司
Ku Ping Enterprise Co., Ltd.



試驗報告表
TEST REPORT

試驗結果：
Result

SN-02	SN-Sn/Pb	63/37		6604/95	06/01/13	08:20
Sample-No	63/37 Solder Wire					
Sample-ID	HAR ZION					
	Pb	Sb	As	Bi	Cd	In Ag
1	36.95	.00543	.00479	.00174	.00095	.00105 .00122
2	37.02	.00568	.00498	.00173	.00096	.00108 .00125
	Cu	Al	Fe	Ni	Zn	Sn
1	.00678	.00037	.00174	.00068	.00120	63.02
2	.00682	.00035	.00173	.00068	.00115	62.95

SN-02	SN-Sn/Pb	63/37		6604/95	06/01/13	08:20
Sample-No	63/37 Solder Wire					
Sample-ID	HAR ZION					
Average of 2 sparks						
	Pb	Sb	As	Bi	Cd	In Ag
X	36.99	.00556	.00489	.00173	<.00100	.00107 .00123
	Cu	Al	Fe	Ni	Zn	Sn
X	.00680	<.00100	.00173	<.00100	.00117	62.99

試驗品名：
Name of Article SOLDER

試驗日期：
Date 表圖右上角

試驗依據：
Method SPARK-ATOMIC ENISSION SPECTROMETER

試驗者：
Analyst _____

試驗數量：
Piece 1 PCS

委託者：
Applicant _____



試驗內容：
Content PB鉛 SB錒 AS鉍 BI鉍 CD鎘 IN銦 AG銀 CU銅 AL鋁
FE鐵 NI鎳 ZN鋅 SN錫

備註：考慮換錫之標準，由各家自行定訂各雜質比之含量值，當雜質比超過所設值之上限，就應更換新錫。
Remark 1. 為第一次化驗。
2. 為第二次化驗。底下為平均值。